

Обозначим

$$\begin{aligned}\bar{c}_i(t) &= \sup_{\Omega} c_i(x, t), \bar{k}_i(t) = |\partial\Omega| \sup_{\Omega \times \partial\Omega} k_i(x, y, t), i = 1, 2, \\ \bar{z}_1(t) &= \bar{c}_1(t) \exp\left(p \int_0^t \bar{k}_2(\tau) d\tau - \int_0^t \bar{k}_1(\tau) d\tau\right), \\ \bar{z}_2(t) &= \bar{c}_2(t) \exp\left(q \int_0^t \bar{k}_1(\tau) d\tau - \int_0^t \bar{k}_2(\tau) d\tau\right).\end{aligned}$$

Предположим, что существуют такие постоянные α, t_0, K такие, что $\alpha > t_0$ и

$$\int_{t-t_0}^t \frac{\bar{k}_i(\tau) d\tau}{\sqrt{t-\tau}} \geq K \text{ для всех } t \geq \alpha, i = 1, 2. \quad (4)$$

Теорема 3. Пусть $pq > 1$, выполнены условия (4) и задача (2) с $a=0$ и $r_i(t) = A_i \bar{z}_i(t)$ при любых $A_i > 0, i=1, 2$ и некоторых начальных данных имеет глобальные решения. Тогда задача (1) имеет глобальные решения для достаточно малых начальных данных.

Список литературы

1. Коньков А.А. О некоторых априорных оценках для решений систем обыкновенных дифференциальных уравнений типа Эмдена-Фаулера // Математические заметки, 2003, Т. 73, Вып. 5, С. 792–796.
2. Рабцевич В.А. О быстрорастущих решениях систем Эмдена-Фаулера произвольного порядка // Дифференциальные уравнения, 1998, Т. 34, № 2, С. 222–227.

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГОГО ОСНОВАНИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК

*Т.В. Никонова
Витебск, ВГТУ*

В современном транспортном и промышленном строительстве, в качестве составных и несущих частей различных конструкций, находят широкое применение тонкостенные цилиндрические оболочки. Способность этих оболочек выдерживать значительные нагрузки при минимальной толщине позволяет создавать из них легкие конструкции с хорошими жесткостными и прочностными характеристиками. Поэтому исследования, позволяющие углубить и расширить знания в области цилиндрических оболочек, лежащих на упругом основании, являются актуальными. Целью исследования является моделирование реакции упругого основания, позволяющей аналитически исследовать устойчивость конструкции без проведения экспериментальных испытаний.

Материал и методы. Материалом исследования является тонкостенная цилиндрическая оболочка, залегающая на упругом основании. В качестве метода исследования используется моделирование упругого основания изотропным упругим полупространством [1], причем считаем, что коэффициент постели основания c зависит от характера волнообразования на поверхности оболочки при потере устойчивости. Предполагая, что между основанием и оболочкой имеется жесткий контакт, имеем

$$c = c_1 \sqrt{k_1^2 + k_2^2}, \quad c_1 = \frac{2E_0(1-\nu_0)}{(1+\nu_0)(3-4\nu_0)}, \quad k_1 = \frac{\pi n}{L}, \quad k_2 = \frac{m}{R}, \quad (1)$$

где E_0, ν_0 – модуль Юнга и коэффициент Пуассона для упругого основания, n – число полу-волн в осевом направлении, m – число волн в окружном направлении, k_1, k_2 – волновые числа, связанные с формой волнообразования оболочки при потере устойчивости, R, L – радиус и длина оболочки, соответственно.

Следует учитывать, что область применимости модели упругого полупространства ограничена рядом условий [1]: эту модель следует использовать вдали от краев оболочки, глубина

основания H должна быть больше, чем длина характерной полуволны $l_1 = \pi / \sqrt{k_1^2 + k_2^2}$, длина характерной полуволны l_1 должна быть существенно меньше радиуса R оболочки.

Результаты и их обсуждение. Рассмотрим случай длинной цилиндрической оболочки, находящейся под воздействием тангенциального усилия T_2^0 , лежащей на упругом основании, моделируемом упругим полупространством. В соответствии с принимаемой моделью, реакция основания зависит от характера волнообразования на поверхности оболочки.

В этом случае формула для нахождения тангенциального усилия T_2^0 имеет вид:

$$T_2^0 = - \frac{Eh \left(\varepsilon^8 [(\lambda^2 + m^2)^2 - 2m^2 + 1] + \lambda^4 / (\lambda^2 + m^2)^2 + c_2 \sqrt{\lambda^2 + m^2} \right)}{m^2 - 1 - m^2 \lambda^2 / (\lambda^2 + m^2)^2}, \quad (2)$$

где E, h – модуль Юнга и толщина оболочки, ε – малый параметр, $\lambda = \pi R n / L$, $c_2 = c_1 R / (Eh)$.

Критическое тангенциальное усилие T_2^* может быть найдено путем минимизации усилия $|T_2^0|$ по переменным m и n при фиксированных значениях E_0, ν_0 . Так как коэффициент c связан со значениями k_1 и k_2 , то при минимизации (2) будет учтена зависимость реакции основания от формы волнообразования при потере устойчивости.

Для оболочек средней длины ($\varepsilon^2 \ll 1$ и $\lambda \sim 1$) $\lambda \ll m$. Тогда, пренебрегая λ^2 и 1 по сравнению с m^2 , из (2) получим приближенную формулу

$$T_2^* = - \min_m \left[\frac{Eh (\varepsilon^8 m^4 + \lambda^4 / m^4 + c_2 m)}{m^2} \right], \quad n = 1, \quad (3)$$

справедливую для случая, когда $\varepsilon^8 m^4 \sim \lambda^4 / m^4 \sim c_2 m$ при $\varepsilon \rightarrow 0$. Формула отличается от аналогичной формулы, полученной Товстиком П.Е., наличием слагаемого $c_2 m$, учитывающего наличие упругого основания, реакция которого зависит от характера волнообразования на поверхности оболочки.

Если оболочки длинные ($\lambda \leq \varepsilon^2$) и $\varepsilon^8 m^3 \sim c_2$ при $\varepsilon \rightarrow 0$, то, опустив второе слагаемое в (3), находим

$$T_2^* = - \min_m \left[\frac{Eh (\varepsilon^8 m^3 + c_2)}{m} \right], \quad n = 1. \quad (4)$$

Здесь потеря устойчивости происходит при одном из целых m , ближайших к

$$m_0 = \sqrt[3]{\varepsilon^{-8} c_2 / 2}. \quad (5)$$

Заключение. Для длинных оболочек при $c_2 \sim \varepsilon^8$, из (3) получаем формулу

$$T_2^* = - \frac{Eh^3}{4R^2(1-\nu^2)} - \frac{4E_0(1-\nu_0)R}{3(1+\nu_0)(3-4\nu_0)}, \quad (6)$$

имеющую место при $m = 2, n = 1$ и обобщающую формулу Грасгофа – Бресса на случай оболочки, лежащей на упругом основании с реакцией, зависящей от характера волнообразования на поверхности оболочки. Соотношения (3),(4),(6) позволяют решить задачу об устойчивости цилиндрической оболочки на упругом основании с реакцией, зависящей от числа волн на поверхности оболочки, а также модуля Юнга и коэффициента Пуассона упругого основания.

Список литературы

1. Товстик, П.Е. Локальная устойчивость пластин и пологих оболочек на упругом основании / П.Е. Товстик // Изв. РАН. МТТ. – 2005. – №1. – С. 147-160.